

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ПЕТРА МОГИЛИ



ПРОГРАМА
фахового вступного випробування
для вступу 1 курсу навчання
другого (магістерського) рівня вищої освіти на навчання
для здобуття ступеня магістра
зі спеціальності
174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

Миколаїв - 2024

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка» здійснюється на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» або споріднених напрямів.

Метою фахового вступного випробування є перевірка знань студентів з основних професійно-орієнтованих дисциплін про:

- методи математичного описання функціонування логічних функціональних вузлів; принципи побудови базових логічних компонентів у найбільш поширених сучасних технологіях; принципи побудови та функціонування комбінаційних функціональних вузлів; принципи побудови та функціонування функціональних вузлів з пам'яттю; принципи побудови та функціонування схем генерування та перетворення імпульсних сигналів; принципи побудови та схемні реалізації цифро-аналогових та аналого-цифрових перетворювачів сигналів; основи ремонту та обслуговування ЕОМ;

- арифметичні та логічні основи побудови мікропроцесорів, функціональні елементи мікропроцесорів, організацію типових функціональних вузлів мікропроцесорних систем приладів, інтерфейси мікропроцесорних систем, загальні питання використання мікропроцесорів і мікро-ЕОМ у наукових та аналітичних засобах вимірювань; особливості функціонування та призначення мікропроцесорних блоків медичної апаратури;

- загальні принципи побудови комп'ютерних мереж; локальні комп'ютерні мережі; глобальні комп'ютерні мережі; основи передавання даних у комп'ютерних мережах;

- технологічні процеси виготовлення деталей, складання та випробування приладів з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки, сучасні методи і засоби у контролі, а також сертифікації виробів та їх застосування при вирішенні конкретних технологічних задач.

II. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Дисципліна 1. Електроніка

1. Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Електричний струм в газах та електролітах.

2. Елементарна класична теорія провідності металів: обґрунтування законів Ома, Джоуля-Ленца. Правила Кірхгофа.

3. Електрони у твердих тілах. Елементи зонної теорії провідності. Поняття ефективної маси та густини станів в зоні. Metали, напівпровідники, діелектрики. Електрони у некристалічних матеріалах

4. Розподіл електронів по енергетичним рівням у напівпровідниках. Поняття дірки. Статистика носіїв струму у напівпровідниках. Рівень (енергія) Фермі.

5. Домішки та дефекти у напівпровідниках. Енергетичні рівні домішків та дефектів. Домішкова провідність напівпровідників.

6. Контактні явища у напівпровідниках. Термоелектричні явища.

7. Взаємодія електромагнітного випромінювання та твердих тіл. Механізми поглинання світла. Фотопровідність. Люмінесценція.

8. Контакти метал-напівпровідник. Випрямляючі та невикривляючі контакти. Енергетичні діаграми. Діоди Шотткі.

9. Вольт-амперні характеристики (ВАХ) напівпровідникових діодів. Ємність діодів.

10. Робочі режими напівпровідникових діодів. Температурні властивості. Застосування діодів для випрямлення змінного струму.

11. Послідовне та паралельне з'єднання діодів. Імпульсні режими. Основні типи діодів.

12. Біполярні транзистори. Головні схеми підключення транзисторів. Характеристики біполярних транзисторів. Розрахунок робочого режиму біполярного транзистору.

13. Польові транзистори з керуючим переходом. Польові транзистори з ізольованим затвором. Принцип дії та фізичні процеси.

14. Характеристики та параметри польових транзисторів. Схеми підключення польових транзисторів.

15. Напівпровідникові тиристри. Тунельні діоди. Варистори (нелінійні резистори). Варикапи (змінні ємності).

16. Терморезистори. Прилади на аморфних напівпровідниках. Тензорезистори. Термоелектричні напівпровідникові прилади.

17. Напівпровідникові опто- і фото- прилади. Світлодіоди (LED). Фотодіоди. Принцип дії. Сонячні батареї.

18. Фототранзистор. Фототиристри. Оптрони. Оптронні датчики переміщення. Оптронні перетворювачі струму.

19. Термоелектронна емісія. Будова та властивості вакуумного діоду. Властивості вакуумних триодів. Електронно-променеві трубки.

20. Особливості побудови та застосування електронних ламп.

21. Газорозрядні та індикаторні прилади. Фізичні принципи дії. Фотоелектронні прилади.

22. Напівпровідникові та вакуумні прилади для НВЧ.
23. Робота операційного підсилювача у схемах підсилення. Робота операційного підсилювача у схемах компаратора.
24. Зворотний зв'язок. Додатній та від'ємний зворотний зв'язок.
25. Базові логічні елементи цифрових приладів.
26. Базові напівпровідникові елементи цифрових приладів. Схемотехніка елементів TTL- і CMOS-логіки.
27. Тригери і лічильники. Тригери. Регістри.
28. Дискретизація і квантування сигналів. Аналогово-цифрове перетворення.
29. Схемотехніка джерел живлення.
30. Фізичні основи побудови поширених типів пам'яті: RAM - статична, динамічна; ROM – класифікація за способом запису; EEPROM- електричне, ультрафіолетове очищення; Flash- пам'ять.

Дисципліна 2. Прикладна механіка та основи конструювання

1. Предмет науки про теорію машин і механізмів
2. Класифікація кінематичних пар
3. Задачі опору матеріалів
4. Основні види деформацій
5. Внутрішні силові фактори; метод перетинів; епюра; напруження
6. Класифікація стандартів, їх особливості
7. Технічна пропозиція; ескізний і технічний проекти
8. Розробка робочої конструкторської документації
9. Вплив кліматичних чинників на машини і їх нормування
10. Вплив механічних чинників на машини
11. Різьбові з'єднання
12. Шпонкові, зубчасті (шліцеві) та профільні з'єднання
13. Пресові з'єднання
14. Зварні з'єднання
15. Заклепові з'єднання
16. Призначення та конструкції пружин
17. Призначення механічних передач та їхня класифікація
18. Загальні відомості, класифікація та елементи пасових передач
19. Загальні відомості, класифікація та деталі ланцюгових передач
20. Циліндричні зубчасті передачі
21. Гвинтові, гіпоїдні та хвильові зубчасті передачі
22. Черв'ячні передачі
23. Підшипники кочення
24. Підшипники ковзання
25. Загальні відомості та класифікація муфт

26. Технічне завдання на розробку приладів.
27. Класифікація конструкції приладів.
28. Елементна база приладів.
29. Конструювання печатних плат.
30. Надійність приладів, методи та засоби її підвищення.

Дисципліна 3. Основи ремонту та обслуговування ЕОМ

1. Матричні принтери
2. Струменеві принтери
3. Лазерні принтери
4. Термопринтери
5. Різографи
6. Проектори
7. Електронно-променева трубка
8. CRT монітори
9. LCD монітори
10. Кольорові схеми
11. Фотоефект
12. Способи формування зображення
13. Блоки первинного живлення
14. Блоки вторинного живлення
15. Маркування резисторів
16. Маркування конденсаторів
17. Маркування діодів
18. Маркування транзисторів
19. Маркування мікросхем
20. Напівпровідникова електроніка
21. Використання мультиметра
22. Використання осцилографа
23. Вимірювання основних електричних величин
24. Електромеханічні перетворювачі та двигуни
25. Технології пайки
26. Паяльне обладнання
27. Основи ремонту оргтехніки
28. Засоби електрозахисту
29. Основні матеріали що використовуються у виробництві друкованих плат
30. Основні матеріали що використовуються у виробництві акумулятори

Дисципліна 4. Комп'ютерні мережі

1. Покоління електронних обчислювальних машин.
2. Основні поняття про комп'ютерні мережі (КМ).
3. Локальні комп'ютерні мережі.
4. Глобальні комп'ютерні мережі, Інтернет.
5. Задачі, що розв'язуються за допомогою ПК, об'єднаних до локальної мережі.
6. Технічні інтерфейси КМ.
7. Четверте покоління електронних обчислювальних машин (ЕОМ).
8. Перша відома глобальна мережа.
9. Постачальники інформації в КМ.
10. Подія, що передувала та стала причиною розроблення системи ARPANET.
11. Протоколи передавання даних.
12. Протокол IRC (Internet Relay Chat).
13. Конвергенція телекомунікаційних мереж.
14. Апаратні пристрої для з'єднання комп'ютерів у КМ.
15. Сервери та клієнти КМ.
16. Функції мережевого адаптеру.
17. Призначення мережевого повторювача.
18. Конструкція мережевого моста.
19. Мережеві операційні системи.
20. Основне задання будь-якої мережевої операційної системи.
21. Мережеві карти комп'ютерних мереж.
22. Передавання пакетами в комп'ютерних мережах.
23. Кінцеві та проміжні системи.
24. Модель OSI.
25. Сеансовий рівень моделі OSI.
26. Мережевий рівень моделі OSI.
27. Транспортний рівень моделі OSI.
28. Фізичний рівень моделі OSI.
29. Канальний рівень моделі OSI.
30. Протоколи в комп'ютерних мережах.

Дисципліна 5. Типові технологічні процеси

1. Надайте характеристику одиничного типу виробництва.
2. Надайте характеристику серійного типу виробництва.

3. Надайте характеристику масового типу виробництва.
4. Отримання заготовок ливарним виробництвом.
5. Отримання заготовок пластичним деформуванням.
6. Використання прокату для отримання заготовок.
7. Точність обробки деталей. Квалітети точності.
8. Шорсткість поверхонь при механічній обробки різними методами.
9. Види токарної обробки.
10. Види фрезерної обробки.
11. Інструмент при фрезерної обробки.
12. Види свердлильної обробки.
13. Інструмент при свердлильної обробки.
14. Види шліфувальної обробки.
15. Інструмент при шліфувальної обробки.
16. Обробка на довбальних верстатах.
17. Режими різання при різних видах обробки.
18. Термічна обробка металів.
19. Хіміко-термічна обробка металів.
20. Надайте характеристику процесу нікелювання.
21. Надайте характеристику процесу хромування.
22. Надайте характеристику процесу алітірування.
23. Надайте характеристику процесу кадміювання.
24. Основні вузли токарних верстатів.
25. Основні вузли фрезерних верстатів.

III. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Екзаменаційне завдання містить 30 тестових питань, що охоплюють всі теми, наведені в тематичному змісті даної програми. Кожне тестове питання оцінюється у 3,33 бали. Таким чином, правильна відповідь на 30 запитань оцінюється у 100 балів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3,3	6,7	10	13,3	16,7	20	23,3	26,6	30	33,3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36,6	40	43,3	46,6	50	53,3	56,6	60	63,3	66,6
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
70	73,3	76,6	79,9	83,3	86,6	90	93	96,6	100

IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Дисципліна 1. Електроніка

1. Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Промислова електроніка та мікросхемотехніка. Київ: Каравела, 2003.
2. Сисоєв В.М. Основи радіоелектроніки: підручник для вузів. Київ: ВШ,- 2004.
3. Стахів П.Г. та інші. Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування, підручник для вузів. Київ: ВШ, 2003.
4. Лебедев О.М., Ладик О.І. Цифрова техніка. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2004 р.
5. Рябенський В.М., Жуйков В.Я., Гулий В.Д. Цифрова схемотехніка. Навчальний посібник. «Новий світ». – Львів 2009.

Дисципліна 2. Прикладна механіка та основи конструювання

1. Блінцов В.С., Трунов О.М., Жук Д.О. Конструювання та схемотехнічне проектування елементів приладів. Навч. пос. - Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007.- 91с.
2. Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Промислова електроніка та мікросхемо техніка. Теорія і практикум. Навч. пос. для вузів. – К.: Каравела, 2004. - 432 с.

Дисципліна 3. Основи ремонту та обслуговування ЕОМ

1. Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія і практикум: Навч. посіб. /Колонтаєвський Ю. П., Сосков А. Г. За ред. А. Г. Соскова. 2-е вид. -К.: Каравела, 2004. -432 с.
2. Шаповаленко О.Г., Бондар В.М. Основи електричних вимірювань К.: Либідь, 2002. -319 с.

Дисципліна 4. Комп'ютерні мережі

1. Комп'ютерні мережі : навчальний посібник / [Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В. та ін.] — Вінниця : ВНТУ, 2013. — 371 с.
2. Організація комп'ютерних мереж [Електронний ресурс] : підручник: для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп'ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Ю. А. Тарнавський, І. М. Кузьменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 45,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 259 с.
3. Ромашко С.М. Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерні мережі і телекомунікації" - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006. - 61с.

Дисципліна 5. Типові технологічні процеси

1. Чумак М.І. Матеріали та технологія машинобудування. Київ. Либідь, 2000. 369 с.
2. Базієвський С.Д. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. - К.: Слово, 2004. - 504 с.
3. Хільчевський В.В., Кондратюк С.Є. та ін. Матеріалознавство і технологія конструктивних матеріалів: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 2002. – 328 с.
4. Технологічні основи машинобудування. У 2-х ч.: Навч. посібник. Ч.1. Теоретичні основи технології машинобудування / О.І. Черевко, В.М. Михайлов, І.В. Бабкіна та ін. – Харків: ХДУХТ, 2005. – 82с.: іл.; табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 966-7885-90-9.
5. Дерібо, О. В. ДЗ6 Основи технології машинобудування. Частина 1: навчальний посібник / О. В. Дерібо — Вінниця : ВНТУ, 2013. — 125 с.
6. Поджаренко В.О., Кулаков П.І., Ігнатенко О.Г., Войтович О.П. П 44 Основи метрології та вимірювальної техніки. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 151 с.

Програма розглянута та затверджена на засіданні приймальної комісії університету
(протокол № 5 від «25» квітня 2024 року).

Відповідальний секретар
приймальної комісії



Вікторія ЧОРНА